

Contact: Miguel Ceballos

Maria Fernanda Barron
Bosco

Stellantis México: Stellantis, se asocia de Foxconn para diseñar y vender nuevos semiconductores flexibles para la industria automotriz

- Permite el uso de tecnología de semiconductores de vanguardia en la nueva arquitectura STLA Brain de Stellantis.
- Adopción e instalación de productos en vehículos Stellantis para 2024
- La asociación ayudará a impulsar la estabilidad en la cadena de suministro de semiconductores global de Stellantis

December 7, 2021, Ciudad de México - [Stellantis N.V.](#) (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) ("Stellantis") y Hon Hai Technology Group, ("Foxconn") (TWSE: 2317) anunciaron hoy la firma de un memorando de entendimiento no vinculante para crear una asociación con la intención de diseñar una familia de semiconductores especialmente creados para apoyar a Stellantis y a los clientes de terceros.

"Nuestra transformación definida por software estará impulsada por grandes socios en todas las industrias y con la experiencia", dijo Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Con Foxconn, nuestro objetivo es crear cuatro nuevas familias de chips que cubrirán más del 80% de nuestras necesidades de semiconductores, lo que ayudará a modernizar significativamente nuestros componentes, reducir la complejidad y simplificar la cadena de suministro. Esto también impulsará nuestra capacidad para innovar y desarrollar productos y servicios a un ritmo más rápido".

Esta asociación fue anunciada como parte del [Stellantis Software Day 2021](#) donde la compañía presentó STLA Brain, la nueva arquitectura eléctrica / electrónica y de software que se lanzará en 2024 en las plataformas de vehículos eléctricos de cuatro baterías de Stellantis: STLA Small, Medium, Large y Frame.

"Como empresa líder en tecnología global, Foxconn tiene una gran experiencia en la fabricación de semiconductores y software, dos componentes clave en la producción de vehículos eléctricos. Esperamos compartir esta experiencia con Stellantis y juntos abordar la escasez de la cadena de suministro a largo plazo, mientras continuamos con la expansión en el mercado de vehículos eléctricos", dijo Young Liu, Presidente y CEO de Foxconn Technology Group.

La colaboración apoyará las iniciativas de Stellantis para reducir la complejidad de los semiconductores, diseñar una familia completamente nueva de estos especialmente creados para respaldar los vehículos de Stellantis, así como proporcionar capacidades y flexibilidad en esta área de creciente importancia a medida que los vehículos se definen cada vez más por software.

La asociación aprovechará el conocimiento, las capacidades de desarrollo y la cadena de suministro de Foxconn en la industria de los semiconductores, así como la amplia experiencia automotriz de Stellantis.

Foxconn tiene una larga trayectoria en el desarrollo de semiconductores y aplicaciones dentro de la electrónica, que se expandirá al espacio automotriz con la orientación y la demanda de un socio de movilidad de clase mundial. Estos semiconductores se utilizarán dentro del ecosistema Foxconn EV, mientras que Foxconn continúa ampliando sus capacidades en la fabricación de vehículos eléctricos.

El anuncio de hoy marca la segunda colaboración entre Stellantis y Foxconn. En mayo las empresas anunciaron la empresa conjunta [Mobile Drive](#) destinada a desarrollar soluciones de cabina inteligente habilitadas por electrónica, interfaces HMI y servicios que superarán las expectativas de los clientes.

-###-

Additional information and news from Stellantis are available at: <https://media.stellantisnorthamerica.com>